

89年6月9日

公告本

申請日期	88.7.7
案號	88111499
類別	H01L21/304

A4  
C4

502330

(以上各欄由本局填註)

# 發明專利說明書

一、發明 名稱	中文	晶片的處理方法
	英文	
二、發明 創作人	姓名	駱永村
	國籍	中華民國
	住、居所	新竹縣寶山鄉寶山村寶山路 337 號
三、申請人	姓名 (名稱)	台灣積體電路製造股份有限公司
	國籍	中華民國
	住、居所 (事務所)	新竹科學工業園區園區三路 121 號
	代表人 姓名	張忠謀

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

裝  
訂  
線